1/7/2
DIALOG(R)File 351:Derwent WPI
(c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

011828817 **Image available** WPI Acc No: 1998-245727/ **199822**

Water tap connection structure used in various pipings - has sealing compound enclosed in microcapsules coated to screw part surface using

adhesive or binder

Patent Assignee: INAX KK (INAE)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week

JP 10077465 A 19980324 JP 96232903 A 19960903 199822 B

Priority Applications (No Type Date): JP 96232903 A 19960903

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 10077465 A 3 C09K-003/12

Abstract (Basic): JP 10077465 A

The structure consists of a connection screw part (4) formed in a tap connector for screw connection of a water tap and/or a piping.

Microcapsules (C) which enclose a sealing compound (S) are coated

to the screw part surface with an adhesive (M) or a binder.

The sealing compound flows out when the microcapsules are torn at the time of screw connection with the piping or the tap.

USE - In connecting single water tap or hot and cold water mixing cocks, hot water supply piping fused metal supply piping.

ADVANTAGE - Reduces labour. Improves work efficiency. Improves sealing capacity. Fills up gap between screws.

Dwg.2/2

Derwent Class: G04; Q67

International Patent Class (Main): C09K-003/12

International Patent Class (Additional): F16L-013/10; F16L-015/04

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-77465

(43)公開日 平成10年(1998) 3月24日

				g g a bro-La was debarra
(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FI.	技術表示箇所
•	19703 1 1-2 3		C 0 9 K 3/12	
C 0 9 K 3/12			F16L 13/10	
F16L 13/10				Z
15/04			15/04	<i>L</i> i

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 3 頁)

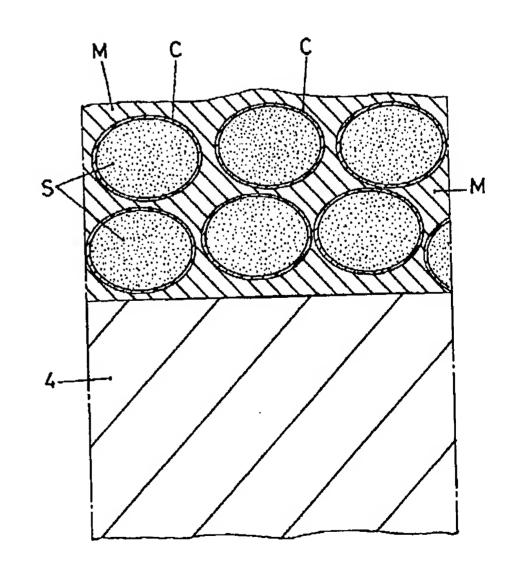
(21)出願番号	特顧平8-2329 03		株式会社イナックス	
(22)出願日	平成8年(1996)9月3日	(72)発明者 橋本 幸男 愛知県常滑市鯉江本町 5	愛知県常滑市鯉江本町5丁目1番地	
		(74)代理人	会社イナックス内 弁理士 内田 敏彦	

(54) 【発明の名称】 配管接続構造及び水栓

(57)【要約】

【課題】 水栓と配管又は配管どうしをネジ接続するに際し、現場でのシール作業を不要にする。

【解決手段】 水栓における配管との接続ネジ部の表面に、マイクロカプセルに封入したシール剤を接着剤又は 粘着剤で塗着しておく。ネジ接続により、マイクロカプセルが破れて内部のシール剤が流出し、ネジどうしの隙間を充填して、シール性能を発揮する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 水栓と配管又は配管と配管とをネジ接続 する構造において、マイクロカプセルに封入したシール 削を接着削又は批着剤によりネジ部表面へ塗着したこと を特徴とする配管接続構造。

【請求項2】 水栓における給水管又は給湯管との接続 ネジ部の表面に、マイクロカプセルに封入したシール剤 が接着剤又は粘着剤により塗着されていることを特徴と する水栓。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、単水栓や湯水混合 栓等の水栓と給水管や給湯管等の配管とのネジ接続、あ るいは配管どうしのネジ接続に際し、接続部分のシール 性が確実で、しかもシール作業が簡単な構造に関する。 [0002]

【従来の技術】単水栓や湯水混合栓等の水栓における給 水管又は給湯管との接続ネジ部における漏水を防止する ため、従来、次のような手段が講じられている。その一 つは、接続ネジ部の表面にテープ状のシール材を巻きつ け、この接続ネジ部を給水管又は給湯管の雌ネジへねじ 込むことにより、テープ状シール材がネジの隙間を塞い で漏水を防止するというものである。

【0003】また、もう一つの手段は、接続ネジ部の表 面に液状シール材を塗布することにより、雌ネジとの隙 間を閉塞するというものである。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】前記従来の漏水防止手 段は、いずれも施工現場において施工業者が実施するも のであるため、施工業者の負担となり、作業能率を悪く

【0005】また施工業者の熟練度により、シール性能 にばらつきが生ずるので、信頼性に欠ける。シール量が 不十分であれば漏水のおそれが有り、シール材の使用量 が過多となった場合はシール材の無駄となる。

[0006] 【課題を解決するための手段】本発明は、施工業者の熟 練度によらずに確実なシール性能を発揮し得る配管接続 手段を提供することを目的とするものであって、その特 徴とするところは、水栓と配管又は配管と配管とをネジ 接続する構造において、マイクロカプセルに封入したシ ール剤を接着剤又は粘着剤によりネジ部表面へ塗着した ことである。

【0007】本発明は、前記構造を利用した水栓を提供 することをもう一つの目的とする。当該水栓の特徴とす るところは、給水管又は給湯管との接続ネジ部の表面 に、マイクロカプセルに封入したシール剤を接着剤又は 粘着剤により塗着したことにある。

[0008]

【発明の実施の形態】本発明の実施対象となるのは、水

栓器具と給水管又は給湯管との接続部、給水用・給湯用 又は排水用の配管どうしの接続部、排水口用部材と排水 管との接続部など、ネジによって流路を接続する部分全 般である。

【①①①9】また、本発明を適用する水栓の種類につい ても特に制限はなく、単水栓・湯水混合栓・2ハンドル 式・シングルハンドル式等のいずれであってもよく、そ の用途がキッチン用・洗面所用・浴室用・屋外用のいず れであるを問わない。

【0010】本発明は、接続するネジ部の表面へ、マイ クロカプセルに封入したシール剤を接着剤又は粘着剤を 用いて塗着した点を特色とする。なお、このシール剤 は、雄ネジ・雌ネジのいずれの表面へ塗着してもよい が、一般に雄ネジ表面に塗着する方が、加工工程上有利 であると考えられる。

【0011】マイクロカプセル内へ封入されるシール剤 は、粘性の比較的高いゲル状の物質である。ネジ接続し た際にマイクロカプセルが破壊され、内部のシール剤が 流出し、ネジどうしの隙間を充填する。これによって、 ネジ接続部分におけるシール性能が発揮される。

【0012】なお、シール剤を封入したマイクロカプセ ルをネジ部表面へ保持するための接着剤又は粘着剤は、 ネジ螺合の際の妨げとならず且つマイクロカプセルの破 壊を阻害しないよう、軟質であることが必要である。

[0013]

【実施例】図1は、本発明を湯水混合栓1に適用した実 施例を示すものである。本実施例では、湯水混合栓1に おける水又は湯の流入部2に、水栓取付脚3が取着され ており、この水栓取付脚3の末端に形成した給水管又は 給湯管へ接続される接続ネジ部4の表面に、マイクロカ プセルに封入したシール剤が接着剤又は粘着剤によって 塗着されている。

【0014】本実施例に使用するシール剤・マイクロカ プセル・接着剤又は粘着剤の種類を具体的に挙げれば、 次のとおりである。シール剤はエポキシ樹脂とし、これ を植物性タンパク質から成るカプセル外殻に封入してマ イクロカプセルを形成する。そして、このエポキシ樹脂 封入マイクロカプセルを、有機溶媒 (トルエン) に硬化 剤 (アミン) とバインダーとを溶解して中粘度に調整し た接着剤又は粘着剤に分散させたものを用いる。

【0015】図2は、上記接続ネジ部4の表面に塗着し たシール剤の状態を概念的に示すものであり、内部にシ ール剤Sを封入した多数のマイクロカプセルCが、接着 剤又は粘着剤Mによって、ネジ部4の表面に保持されて

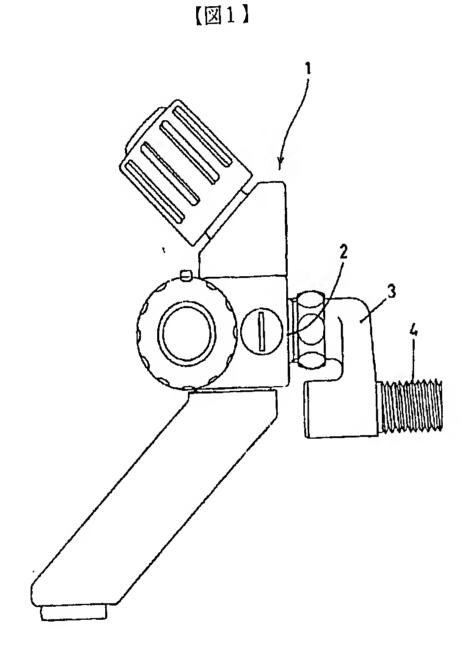
いる。 【0016】このネジ部4を給水管又は給湯管の雌ネジ 部へ螺合させると、ネジどうしが噛み合うことにより、 マイクロカプセルCが破壊される。その結果、内部のシ ール剤Sが流出してネジの隙間を充填して塞ぎ、ネジ接 続部分におけるシール性能を発揮する。

[0017]

【発明の効果】本発明に係る配管接続構造及び水栓は、 製造時などに、マイクロカプセルに封入したシール剤を 子のネジ部表面に塗着しておくものであるから、配管接 続の際に施工現場において施工業者がシール作業を行う 必要が無くなる。依って、作業者の負担が軽減され、作 業能率が向上する。

【0018】また施工現場でのシール作業でないから、 シール性能に関し、施工業者の熟練度によるばらつきが 生ずることがなく、確実性に優れる。またシール剤の使 用量過多による無駄もない。

【図面の簡単な説明】



【図1】本発明の一実施例を示すものであって、本発明 を適用した湯水混合栓の側面図である。

【図2】本発明に基づきシール剤が塗着されたネジ部表 面の状態を概念的に示す拡大断面図である。

【符号の説明】

- 1 湯水混合栓
- 2 流入部
- 3 水栓取付脚
- 4 接続ネジ部
- C マイクロカプセル
- M 接着剤又は粘着剤
- S シール剤

【図2】

